

formnext

ASIA TOKYO forum

フォームネクスト アジア 東京 フォーラム 2025

2025年
9月25日(木) - 26日(金)

東京都立産業貿易センター 浜松町館 4F

1日目: 10:00-17:00 / 2日目: 10:00-16:30

↑
本年より変更、ご注意ください。

3Dプリンティングなどの
アディティブマニファクチャリング技術、
その関連技術、製品、サービス、情報が集まる、
展示とセミナーの複合イベント

来場
のご案内

www.formnextforum.jp

主催: メッセフランクフルト ジャパン株式会社
協賛: 一般社団法人日本AM協会
(願不向) 一般社団法人日本自動車部品工業会
一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会
一般社団法人日本 Additive Manufacturing 学会
一般社団法人日本溶接協会
一般社団法人日本付加製造学会

messe frankfurt

来場 事前登録制

ご入場いただくには「来場事前登録」が必須です。公式ウェブサイトより「来場事前登録」を行ってください。
来場事前登録を行わずに、本「来場のご案内」をお持ちいただいてもご入場いただけません。



www.formnextforum.jp ▶ 来場事前登録



主催者特別セミナー

業界の著名人による必見のセミナー

事前申込制

無料

会場: 4F会議室3 (定員約100名)

9月25日(木)	10:20 11:30	Formnext 2025 (フランクフルト)のご案内 メッセフランクフルト ジャパン株式会社 Formnext Asia Tokyo Forum 事務局 大内 祐司 グローバルな視点でみたAM/3Dプリンティングの動向と展望2025 一般社団法人日本3Dプリンティング産業技術協会 常務理事・研究員 松岡 司
	12:00 13:00	豊田自動織機における3Dプリンタ活用推進の取組み 株式会社豊田自動織機 技術統括センター 技術管理部 開発支援室 造形グループ グループ長 大岩 洋之
	13:30 14:30	現場最前線からはじめる新たなお客様価値の創造 マツダ株式会社 パワートレイン技術部 シニアエキスパート 西 昇一
	15:00 16:00	ロケット開発における金属3Dプリンター活用の現在と未来 将来宇宙輸送システム株式会社 研究開発部 AM技術推進Gr. グループ・リーダー 飯島 直純

9月26日(金)	10:30 11:30	将来ロケット構造へのAM適用に向けた研究開発 宇宙航空研究開発機構 研究開発部門 第四研究ユニット 上席研究開発員 寺島 啓太
	12:00 12:30	【日本付加製造学会主催】 炭素繊維強化プラスチック用3Dプリンタの新技術 日本大学 理工学部 機械工学科 上田 政人
	13:00 14:30	加速する日本国内のAM社会実装の状況 ～国内初!官庁(経済産業省、防衛省)登壇～ 経済産業省 製造産業局 素材材産業室/防衛省 防衛装備庁/一般社団法人日本AM協会 専務理事 澤越 俊幸
	15:00 16:00	兵庫県立大学における金属AM研究のご紹介 兵庫県立大学 特任教授 金属新素材研究センター 副センター長 柳谷 彰彦

主催者特別セミナー 聴講申込方法



主催者特別セミナーへの参加には聴講申込が必要です。

QRコードを讀取り、各セミナーごとお申込みください。申込後に送信される「聴講申込完了通知メール」を当日各セミナー受付にてご提示ください。

PC www.formnextforum.jp ▶ イベント・企画・セミナー

※ 完了通知メールが届かない場合は、事務局までご連絡ください。
※ 展示会場へのご来場については別途「来場事前登録」が必要となります。
※ 「聴講申込完了通知メール」は整理券ではございません。
※ 満席となり次第、申込受付を締切らせていただきます。
※ 残席がある場合は当日会場にて聴講を受け付けます。

業界団体セミナー

セミナー受付で名刺を1枚お渡しください

事前申込不要

無料

会場: 展示場内セミナーエリア (定員約60名)

日本溶接協会 AM部会 × formnext 共催セミナー「日本のAMはどうあるべきか ―AM規格、教育、品質保証―」



主催 一般社団法人日本溶接協会 AM部会

9月 25日(木)	13:30-14:10	起死回生日本の一手: 金属AM利用を大企業のみならず中小企業にも爆発的に普及させるには 一般社団法人日本溶接協会 参与 水沼 渉
	14:10-14:45	欧米のAM取組と日本のすすむべき方向 三菱重工業株式会社 エグゼクティブアドバイザー 石出 孝
	14:45-15:20	AM技術発展に対応するAM教育のあり方 慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科 准教授 小池 綾
	15:20-15:55	ガスタービンへのAM技術適用 三菱重工業株式会社 GTCC事業部 ブレード・燃焼器製造部 生技課 AM技術T 小牧 孝直
	15:55-16:30	革新的AM技術による造形と品質管理の展望 埼玉車体株式会社 新規事業部 部長 阿久津 光雄



日本AM学会設立で加速するオールジャパンのAM研究開発体制の構築

主催 一般社団法人日本Additive Manufacturing学会

9月 26日(金)	13:30-13:50	日本AM学会の設立と活動状況 大阪大学大学院 工学研究科 教授 安田 弘行
	13:50-14:10	エネルギー機器におけるAM技術の適用開発 川崎重工業株式会社 技術開発本部 技術研究所 材料研究部 部長 岩崎 勇人
	14:10-14:30	ニコンのDED技術と追加粉体供給機が拓く新たな可能性 株式会社ニコン アドバンストマニファクチャリング事業部 第二開発部 部長 長坂 博之
	14:30-14:50	ワイヤ・レーザ金属3DプリンタAZ600の最新プロセス技術 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 産業オートメーションシステム技術部 放電応用加工システムグループ 森田 大嗣
	14:50-15:10	チタン積層造形における当社の取組み紹介 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 高機能事業部 高機能材料技術グループ 参事 菅野 英明
	15:10-15:30	AM (PBF-LB方式) による医療機器の実用化と冶金の経験を活かした今後の展開 大阪冶金工業株式会社 取締役技術部長 土井 研児
	15:30-15:50	積層造形により作製した耐熱鋼・耐熱合金の長時間クリープ特性評価 国立研究開発法人物質・材料研究機構 構造材料研究センター 材料評価分野 クリープ特性グループ グループリーダー 澤田 浩太
	15:50-16:00	閉会のご挨拶 大阪大学大学院 工学研究科 教授 安田 弘行

※敬称略・各セミナーのタイトル、講演内容、座席数は変更になる場合がございます。

出展ブースエリア

出展者一覧 (2025年7月24日現在)

└ は共同出展

(五十音順)

愛知産業 (株)	富士高周波工業 (株)	HDC Co., Ltd. (大韓民国)
EOS Electro Optical Systems Japan (株)	三菱電機 (株)	Interspectral AB (スウェーデン)
Carbon Technologies Nippon (株)	(一社) 日本3Dプリンティング産業技術協会	
(株) クリモト	Conflux Technology	
(株) コアテクノロジーアジア	VISITECH JAPAN	
コアフロント (株)	日本電子 (株)	
(株) 三和デンタル	(一社) 日本溶接協会 AM部会	
ShareLab (シェアラボ)	ひよこメタルベルトコンソーシアム (兵庫県立大学)	
新東Vセラックス (株)	(株) エスケーフライン	
ダイハツ工業 (株)	金属技研 (株)	
大陽日酸 (株)	(株) 神戸工業試験場	
DMG森精機 (株)	大亜真空 (株)	
ティーケーエンジニアリング (株)	ニイミ産業 (株)	
(株) テクノソリューションズ × ver.zero	兵庫県立工業技術センター	
(一社) 日本Additive Manufacturing学会	ピティエム メタルズ ジャパン (株)	
(一社) 日本AM協会	Hexagon Manufacturing Intelligence (株)	
応用技術 (株)	ホットティポリマー (株)	
ジェービーエムエンジニアリング (株)	マテリアライズジャパン (株)	
住友ゴム工業 (株)	森村商事 (株)	
大同特殊鋼 (株)	UEL (株)	
ニデックマシンツール (株)	Yokoito Additive Manufacturing / (株) YOKOITO	
(株) FUJI	Cubicure GmbH (オーストリア)	

最新情報をチェック!
便利な出展者検索を
ご利用ください



アカデミックエリア

- (一社) 日本付加製造学会
- (大) 兵庫県立大学
- (大) 横浜国立大学 丸尾研究室
- University of Liverpool (イギリス)

アカデミックエリア新設!

最先端研究の発表の場アカデミックエリアには、国内外から4団体がエントリーしております。ブース出展に加え、出展者プレゼンテーションエリアで、15分ずつのプレゼンテーションも行います。

※ プレゼンテーションに関しては、下記の「出展者(含アカデミック)プレゼンテーション」にてご確認ください

出展製品

- 造形ソリューション
- 素材・材料
- 製造準備・前加工
- 部品加工・表面加工ソリューション・後加工
- 受託製造サービス・デザイン・製品開発
- 工具・金型
- ソフトウェア
- 品質管理・計測
- 認証・規格
- 研究開発
- 団体・出版
- その他

来場対象

- AM関連装置・機器
- 自動車・航空・宇宙
- エレクトロニクス・半導体
- 電気・電子機器・民生機器
- 精密機器・産業機器・ロボット
- 食品・医薬品
- 衣料・日用品・宝飾品
- 加工(含委託加工)・印刷・検査
- 素材・材料・化学
- 鉄道・造船・輸送
- 建設・建築・不動産・インフラ
- 電力・エネルギー
- 機械工学・プラントエンジニアリング
- ヘルスケア・デンタル技術・医療技術
- ソフトウェア・通信・ネットワーク
- 商社・代理店・小売業・リース業・オフショア
- 官公庁・協会団体・大使館
- 研究機関・大学・学生
- その他

出展者(含アカデミック)プレゼンテーション

各セッション受付で名刺を1枚お渡しください

事前申込不要

無料

会場: 展示場内セミナーエリア(定員約60名)

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション

※ 敬称略・各セミナーのタイトル、講演内容、座席数は変更になる場合がございます。

9月 25日(木)	10:15-10:30	アカデミック AM用金属新素材の開発	兵庫県立大学 特任教授 柳谷 彰彦
	10:30-10:45	アカデミック 多様な光硬化インクを用いたマイクロ3Dプリント技術の開発と応用	横浜国立大学大学院 工学研究院 丸尾 昭二
	11:00-11:30	出展者プレゼン Solukon, The Definition of AM Depowdering & Robotics 3D Printing	HDC Co., Ltd. Casio (Young Chan) Kim
	11:45-12:15	出展者プレゼン 造形現場のノウハウを凝縮。Materialiseソフトによるデータ準備自動化	マテリアライズジャパン株式会社 小林 毅
	12:30-12:45	アカデミック Lighting the way: New polymeric photoinitiators for safer vat photopolymerisation 3D printing	University of Liverpool Matthew Diable
9月 26日(金)	10:20-10:50	出展者プレゼン EOSグループからの最新情報 - 目的指向の機能と製品 -	EOS Electro Optical Systems Japan株式会社 橋川 康晃
	11:00-11:30	出展者プレゼン Dyndrite社ソフトウェア及び事例紹介	愛知産業株式会社 日比 裕基
	11:45-12:15	出展者プレゼン 【国内初展示】樹脂PBFを次の段階へ - ケミカルポリッシュが変える仕上がりど活用	株式会社YOKOITO 中島 佑太郎
	12:30-13:00	出展者プレゼン 現場から届く3Dプリンタ活用ストーリー〜 製造・試作の「今」と本音〜	株式会社テクノソリューションズ 帖佐 征一 他3名

会場へのアクセス

アクセスに関する最新情報



東京都立産業貿易センター浜松町館

東京都港区海岸1-7-1

- JR, 東京モノレール 浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
- ゆりかもめ(新交通) 竹芝駅から約100m 徒歩2分
- 浅草線, 大江戸線(都営地下鉄) 大門駅から約450m 徒歩7分



画像提供: 東京都立産業貿易センター 浜松町館

来場に関し

ご来場には「来場事前登録」が必須です。

以下の2通りの方法から来場登録をお願いいたします

1. スマートフォンでのご登録

右記QRコードを読み取り、事前登録のご案内をご参照のうえ、「来場事前登録」を行ってください。

事前登録後、入場に必要なQRコードが発行されます。

ご来場の際は、会場にて事前登録ページにログインしていただき、このQRコードにて来場者バッジの発行をいたします。



2. PCでのご登録

下記URLから、事前登録のご案内をご参照いただき、「来場事前登録」を行ってください。

www.formnextforum.jp ▶ 来場事前登録

事前登録ページにログインしていただき、「自分で来場者バッジを印刷」を押して、プリントアウトを会場にお持ちください。受付登録不要となります。

来場者バッジを事前に印刷することができます。



⚠ 本ご案内状をご持参いただくだけでは、展示場内に入場できません。
事前登録を済ませたうえで会場にお越しください

【来場に関する注意事項】 本イベントはビジネス商談展示会です。差界関係者以外のご入場および、15歳未満、ペットをお連れの方のご入場はお断りいたします。暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りします。

【個人情報の取扱いについて】 ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グループ会社*が主催・運営する国内外の見本市・イベント(含オンライン)のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、共催者・出展者・スポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただきます。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。また、弊社は上記の目的のために記載された情報をメッセフランクフルトグループ会社*および協力会社*に対し提供させていただきます。メッセフランクフルト グループ会社*の定義については、当社ウェブサイト・プライバシーポリシー <https://www.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/privacy-policy.html> をご覧ください。 個人情報に関するお問合せ窓口 E-mail: privacy@japan.messefrankfurt.com

【事務局による会場内記録の使用について】 事務局はイベント会場内において取材・撮影を行います。取材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルトグループが主催・運営する国内外見本市・イベント(含オンライン)の広報・宣伝活動に使用される場合があります。

出展者名:

小間番号:

がご案内いたします。

メッセフランクフルト ジャパン株式会社 Formnext Asia Tokyo Forum 事務局
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-8-19 住友不動産千代田富士見ビル4F
Tel. 03-3262-8456 Fax. 03-3262-8442
E-mail: visit@formnextforum.jp
Web: www.formnextforum.jp

